MAGNETIC BUBBLE MEMORY CHIP

Publication number: JP58171783

Publication date: 1983-10-08

Publication date: 1983-10-0

Inventor: HIROSHIMA MINORU

Applicant: HITACHI LTD

Classification:

- international: G11C11/14; G11C19/08; G11C11/02; G11C19/00;

(IPC1-7): G11C11/14

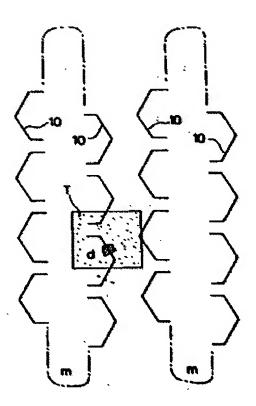
- European: G11C19/08

Application number: JP19820053858 19820402 Priority number(s): JP19820053858 19820402

Report a data error here

Abstract of JP58171783

PURPOSE:To relieve a chip having a creative defect, by irradiating the part of the new creative defect of the chip with a laser light and applying a thermal stress to it to confine the creative defect. CONSTITUTION:If a new creative defect (d) exists, the peripheral part including this defect is subjected to the confining treatment to confine the new creative defect, and the influence of the new creative defect upon other areas is prevented. A thermal stress T is applied by irradiation of a laser spot light in the confining treatment, and bubble transfer is possible. Thus, even the chip having the new creative defect is used.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(1) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—171783

60Int. Cl.3 G 11 C 11/14 19/08 識別記号

厅内整理番号 7341-5B 7343-5B

❸公開 昭和58年(1983)10月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈磁気パブルメモリチップ

0)特 昭57-53858 願

⑫出 昭57(1982)4月2日 願

@発 明 者 廣島質

茂原市早野3300番地株式会社日

立製作所茂原工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

四代 理 人 弁理士 薄田利幸

発明の名称 ・磁気パブルメモリチツブ 特許請求の範囲

·チツブのニュークリエート性欠陥部に、レーザ スポツトによつでサーマルストレスを加えること により欠陥を封じ込めた磁気パブルメモリチツブ。 発明の詳細な説明

本発明は磁気パブルメモリチツブに関するもの である。

第1回に磁気パブルメモリチツブの構成図の1 例を示す。同図において皿は情報を貯える複数の マイナループ、RLは出力情報を転送するリード ライン、WLは入力情報を転送するライトライン である。また、Dは磁気パブルを電気信号に変換 するパブル検出器、Cは情報を書き込む磁気パブ ル発生器、Rはマイナループmの情報をリードラ インBLに彼写するレプリケートゲート、8位ラ イトラインWL上の情報とマイナループ中の情報 を入れ替えるスワツブゲートである。

ことのように磁気パブルメモリチツブは多数値の

マイナループロを持ち、チツプの全体面積の60 %~90%はとのマイナループmで占められてい る。マイナループmの数化は、64kbチツプの 場合100~150個あり、 256kb チップでは、 250~300個、1Mbチップでは550~800個 ある。

とのようを磁気パブルメモリチツブを実験に作 製した場合、無欠陥のチツブばかり作製すること はできず、多くのものはチツブ内に扱つかの欠陥 を持つ。欠陥はチツブ内でランダムに発生するた め、とれらの久陥のほとんどすべてはマイナルー プロ上に生じる。すなわち作製された多くのチツ プは、欠陥4のあるマイナループ(欠陥ループと 呼ぶ)を幾つか持つことになる。

との欠陥ループ対策として、マイナループmの 数々を実際に使用する必要数bょりあらかじめ余 分に:健設けて健き、一つのチツブ内に:個まで の久陥ループを許容させる方法が用いられている。 般分に設ける。個のマイダループはスペアループ FDO-0944-09US と感ばれている。スペアループの数:は、普通

4

07.11.13

-529-

11/9/2007, EAST Version: 2.1.0.14

特開昭58-171783(2)

6 4 kb チンプの場合 4 ~ 1 0 個 . 25 6 kb チンプの場合 2 0 ~ 3 0 個 . 1 Mb チンプの場合 5 0 ~ 6 0 個用意される。

このように由気パブルメモリチンプは、マイナループに欠陥ループがあつても、その数が * 個まで許容できる構成になつている。すなわち、欠陥ループ数が * 個以内であれば、そのチップは合格となり、(*+1)個以上であればそのチップは不合格になる構成になつていた。

ところが、欠陥ループ数が = 個以内の合格となるべきチップのあるものは、次のような問題を持つ。

欠陥ループで抵動作をする場合。この誤動作の 権類は欠陥の種類に対応して次の3種類がある。 すなわち書き込んだ田気パブルが消滅する消滅性 欠陥ループ・音を込んだ田気パブルが分裂する分 裂性欠陥ループ・そして田気パブルを一個も書き 込まなくても田気パブルを薄き出すニュークリエ ート性欠陥ループである。ニュークリエート性欠 陥ループは、欠陥配分で田気パブルがニュークリ

がつて、欠陥ルーブ数が許容ルーブ数 * 個以内で も、ニュークリエート性欠陥ルーブがチンプ内に 一個でも存在していると、そのチップは使用でき ないことになる。

本発明の目的は、ニュークリエート性欠陥ルーブがあり、かつそのチンプを長時間動作しても、 上記試動作の起こらないようにした田気パブルノモリチンプを提供しようとするものである。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明の基本的を考え方は、ニュークリェート性の欠陥があつた場合、との欠陥を含めて、との 関辺部に次に述べる処理を行なうことにより、この 欠陥を隠滅しようとするものである。すなわち、 この処理により、ニュークリエート性欠陥を閉じ 込めようとするものである。欠陥から新らしく 気パブルが生まれても、その母気パブルが、この 徴域内に到じ込められて、他の領域へ被及しない ようにしょうとするものである。

との封じ込み処理は、レーザスポツト光を利用 して、欠陥部にサーマルストレスを加えることに エーション (新しく発生) されることによつて起 こる。

これら3種類の欠陥ループの中で、ニュークリナーと、にの欠陥ループがチップ内に1個でその使用を 繋止してなりとない。 まいまでは、 まいまでい

したがつてニュークリエート性欠陥ループは、 チップにとつて致命的な欠陥ループとなる。した

より容易に処理することができる。

サーマルストレスにより、その部分で磁気パブルの転送が完全に阻止され、それより先へのパブル転送が不能となり、パブル対じ込みができるわけである。

以下、本発明を実施例により説明する。

第2図は本発明による実施例を脱明する図である。同図において、ロはマイナループ、10はマイナループを形成する田気パブル転送要素、4はニュークリエート性欠陥である。Tはレーザビームでサーマルストレスを加えた部分である。これにより、4から新らしく生まれた磁気パブルは、この領域Tの内部に對じ込められ、この外部へ出ることを完全に防止できた。これにより、これら2つのマイナループは、欠陥ループとなるだけで済み、致命的な欠陥と性ならない。すなわち、このチンプは、正常チンプとして使用できる。

以上説明した如く衣爺明によれば、ニュークリエート性欠陥が存在しても、それを到じ込めることにより、そのチンプを正常チンプとして使用す

ることが可能となる。

図面の簡単な説明

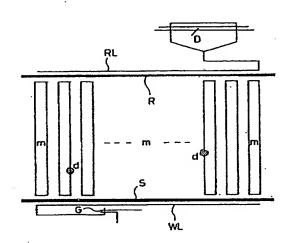
第1図は磁気パブルメモリチツブの構成図の一例を示す図、第2図は本発明の一実施例を説明する図である。

10・・・・ 磁気パブル転送要素、 m・・・・ マイナループ、 d・・・・ニユークリエート性欠 陥、 T・・・・サーマルストレスを加えた領域。

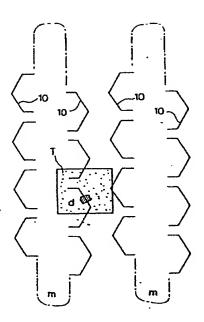
代理人 弁理士 薄田利幸



第1段



笛 2 段



PAT-NO:

JP358171783A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 58171783 A

TITLE:

MAGNETIC BUBBLE MEMORY CHIP

PUBN-DATE:

October 8, 1983

INVENTOR-INFORMATION: NAME

HIROSHIMA, MINORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME HITACHI LTD COUNTRY

APPL-NO:

JP57053858

APPL-DATE:

April 2, 1982

INT-CL (IPC): G11C011/14, G11C019/08

US-CL-CURRENT: 365/1

ABSTRACT:

PURPOSE: To relieve a chip having a <u>creative defect</u>, by irradiating the part of the new <u>creative defect</u> of the chip with a <u>laser</u> light and applying a thermal stress to it to confine the <u>creative defect</u>.

CONSTITUTION: If a new creative defect (d) exists, the peripheral part including this defect is subjected to the confining treatment to confine the new creative defect, and the influence of the new creative defect upon other areas is prevented. A thermal stress T is applied by irradiation of a laser spot light in the confining treatment, and bubble transfer is possible. Thus, even the chip having the new creative defect is used.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio